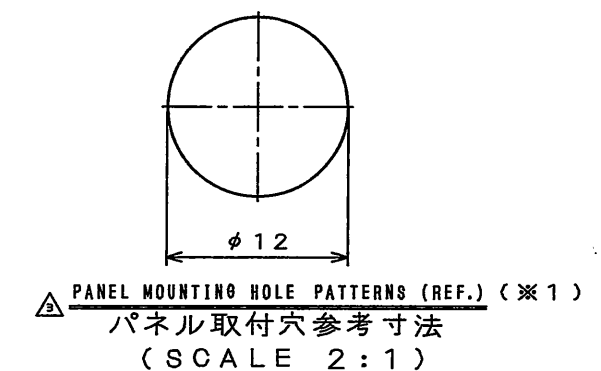
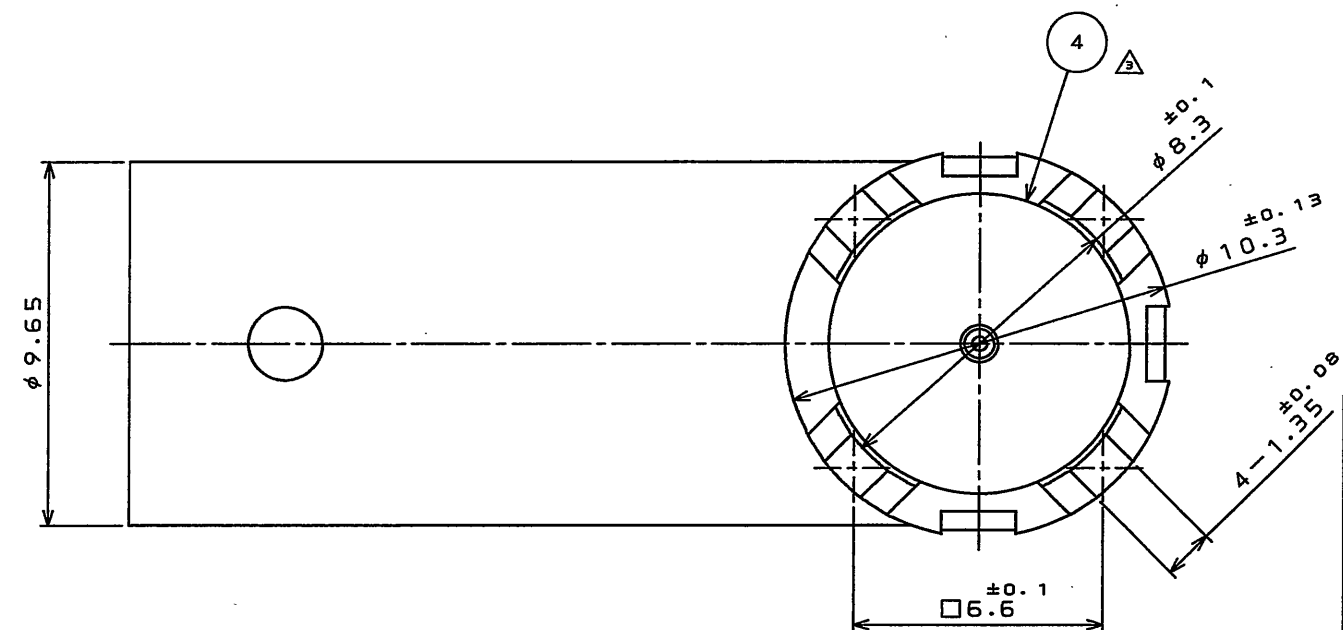
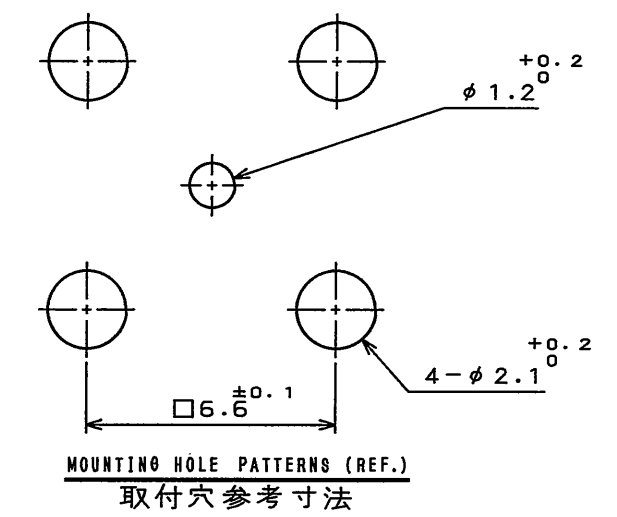
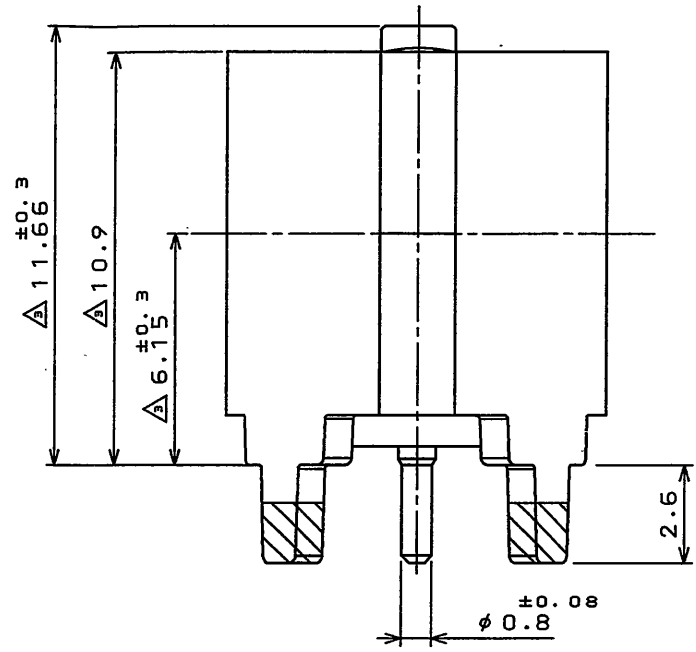
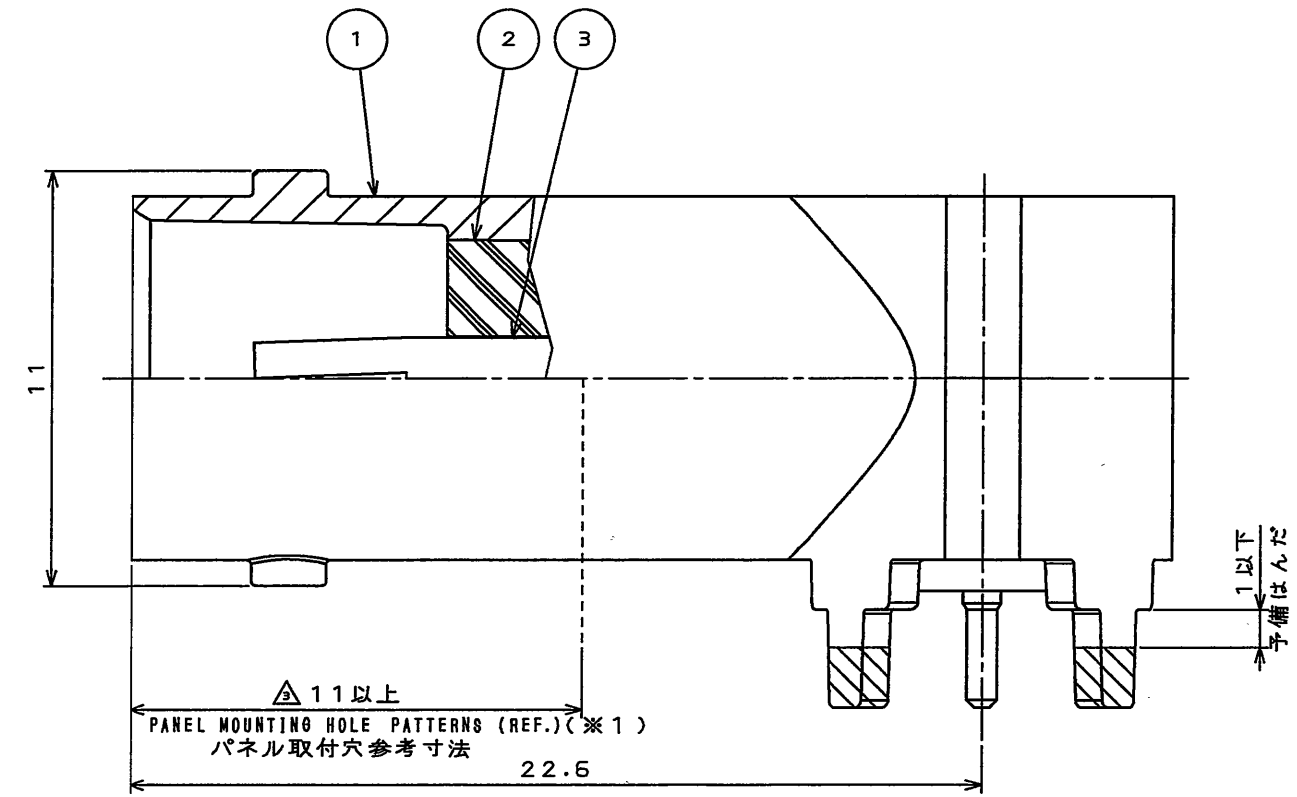


図面番号 (DRAWING NO.) SJ103514

版数 REV.	年月日 DATE	図面 NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	6.Sep.2005	058215	ADDITION OF PLATING THICKNESS		T.EBISAWA	T.MIYASHITA	Y.SUGI
3	6.Aug.2009	068407	ADDITION OF DIMENSION AND MOUNTING HOLE PATTERNS (REF.)		R.KATOU	K.FURUKATSU	Y.OTSUKA
4	14.Jan.2011	071420	REDRAWN (JAPANESE → BILINGUAL)		T.SHIINA	K.FURUKATSU	T.MIYASHITA



DESIGNATION 命名法

BNC S007C00

CONNECTION No.00 : NO CONNECTION 結線タイプ : 結線ではない
CHARACTERISTIC IMPEDANCE : 0=75Ω 特性インピーダンス : 0=75Ω
DEVELOPMENT No. 開発番号
CONNECTOR TYPE:S = RIGHT ANGLE RECEPTACLE コネクタ形状: =ライトアングルレセプタクル
SERIES : BNC シリーズ名 : BNC同軸コネクタ

4	INSULATOR#1	1	PTFE		
3	SOCKET CONTACT	1	PHOSPHOR BRONZE	GOLD PLATING OVER NICKEL	NI 1.5μm Min. Au 0.1μm Min. Δ
2	INSULATOR#2	1	PMP		
1	SHELL	1	ZINC ALLOY	NICKEL PLATING OVER COPPER	Cu 5.0~12.0μm NI 1.5~7.0μm Δ
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
仕様書 (SPECIFICATION)		第1版 (ORIGINAL DATE)		尺度 (SCALE)	シリーズ (SERIES)
JAOS-2097		16.Mar.2005		5:1	BNC
公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.		名称 (TITLE) BNC S007C00	
寸法 (DIMENSION)		担当 CHK.	T.EBISAWA		
角度 (ANGLES)		査閲 APPD.	T.MIYASHITA		
・ ±0.8 ・ X ±0.4 ・ XX ±0.1 ・ XXX ±		承認 APPD.	Y.SUGI		
				質量 (MASS)	

日本航空電子工業株式会社
JAE ELECTRONICS
INDUSTRY, LTD.

図面番号 (DRAWING NO.) SJ103514
版数 (REV.) 4

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[JAE Electronics:](#)

[BNCS007C00](#)